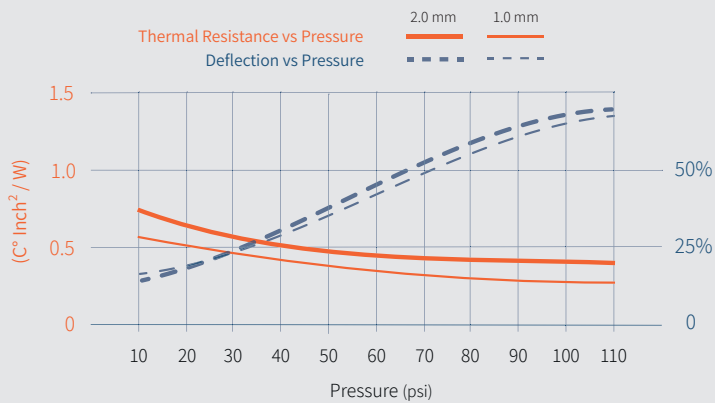


Thermal Interface Material Silicone Gap Filler



Klebeschicht (Stärke: 0.03 mm)
Adhesive layer (Thickness: 0.03 mm)
A1 = einseitig / one side
A2 = beidseitig / both sides

Verstärkung
Reinforced layer
V = mit / with

Materialstärke
Material thickness
1.00 = 1.00 mm

DS-GAP-NOS25-2.0-X.XX-X-X

DS-GAP-NOS25-2.0

Wärmeleitfähigkeit¹ Thermal Conductivity ¹	W/mK	2.00
Härte² Hardness ²	Shore 00	25
Einsatztemperatur³ Operation Temperature ³	°C	-40 / +150
Materialstärke Material Thickness	mm	0.50 - 5.00
Durchschlagsfestigkeit⁴ Dielectric Strength ⁴	kV/mm	5.00
Verstärkung Reinforced Layer	✓	optional
Konformität Conformity	✓	RoHS
Brandklassifikation Flamability Class	✓	UL 94V-0

1 Hot Disk 2 ASTM D2240 3 EN344 4 ASTM D149

REV2017_01

Technische Änderungen vorbehalten, alle technischen Daten und Angaben unverbindlich.
Subject to technical alterations, all technical data and details are not binding.